



SOFT, SILICONE GEL

Tputty™ 504 is a soft silicone gel thermal gap filler ideal for applications where large gap tolerances are present.

The silicone gel is filled with a complex matrix of ceramic fillers to yield superior thermal performance.

Tputty™ 504 is soft and compliant transferring little to no pressure between interfaces. Because Tputty™ 504 has a higher viscosity than grease, it eliminates the bleed and pump-out usually associated with grease. Bond line variances can also be more easily controlled than with traditional thermal pads.

Tputty™ 504 can be applied like grease and is easily dispensable from a wide range of commercially available equipment including screen print, syringe and automated equipment.

FEATURES AND BENEFITS

- Soft and compliant transferring little to no pressure between interfaces
- 1.8 W/mK thermal conductivity
- Available in 10cc, 30cc and 55cc syringes
- Available in 100cc, 170cc and 305cc auto dispense cartridges
- Available in bulk containers from sample jars through 20 kg pails
- Applies like grease and is easily dispensable from a wide range of commercially available equipment including screen print, syringe and automated equipment

APPLICATIONS

- Flip chip microprocessors
- PPGAs, micro BGAs, BGAs
- DSP chips, graphic accelerator chips
- Other high-wattage electronic components
- LED lighting

global solutions: local support™

Americas: +1.800.843.4556

Europe: +49.8031.2460.0

Asia: +86.755.2714.1166

	Tputty™ 504	TEST METHOD
Construction & Composition	Ceramic-filled dispensable silicone gel	
Color	Light Grey	Visual
Viscosity @ 23°C, mPa.s (cP) Brookfield RV, TC spindle, Helipath @ 0.5 rpm	4,000,000 to 8,000,000	
Temperature Range	-45°C to 200°C	
Thermal Conductivity	1.8 W/mK	ASTM D5470
Density	2.7 g/cc	
Thermal Impedance Final Thickness @ 0.010"	0.15°C-in ² /W (0.97°C-cm ² /W)	ASTM D5470 (modified)
Thermal Impedance Final Thickness @ 0.020"	0.27°C-in ² /W (1.74°C-cm ² /W)	ASTM D5470 (modified)
Dielectric Strength	500 VAC/mil	ASTM D149
Volume Resistivity	>10 ¹⁴ ohm-cm	ASTM D2240
MSDS	Available upon request	
Outgassing TML, wt% / vol%	0.34 / 0.92	ASTM E595
Outgassing CVC, wt% / vol%	0.09 / 0.24	ASTM E595

Data for design engineer guidance only. Observed performance varies in application. Engineers are reminded to test the material in application.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9